

御中

スパンション・イノベイツ株式会社
品質保証統括部カスタマ品質技術部
課長 吉本 正則

スパンション・イノベイツ社製

アナログ・マイコン製品の製品梱包形態の変更について（ご案内）

拝啓、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、弊社アナログ・マイコン製品の製品梱包形態を下記の通り変更をさせていただきます。
ご多用中誠に恐縮に存じますが、ご理解ご賢察の上ご了承下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。
なお、本件につきまして何かご不明な点がございましたら、当社担当営業または特約店までお問い合わせ下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

— 記 —

1. 対象品種

・スパンション・イノベイツ社製 アナログ/マイコン全製品

2. 理由

昨年8月1日に富士通セミコンダクター(株)よりアナログ・マイコン事業が譲渡され製品供給を行っておりますが、今般、生産管理システムの変更（富士通システム スパンションシステム）に伴い、製品梱包形態をスパンション仕様(Flash memory品の仕様)に変更させていただきます。

3. 変更内容

- | | |
|-----------------|--|
| 1)アルミ袋 | →富士通ロゴ無しに変更。 |
| 2)内装箱 | →スパンション標準内装箱へ変更。(サイズ変更は有りません) |
| 3)インジケータ、シリカゲル | →変更有りません。 |
| 4)トレイ、エンボス、チューブ | →変更有りません。 |
| 5)ラベル | →JEDECスタンダードラベルへ変更。(Flash Memory品と同じ)
エンボス品はリールに注意喚起ラベルを追加。 |

4. 変更時期

・2014年7月28日出荷品より適用。

5. その他

・変更内容の詳細は別紙「PCN1306A(2783A) Change of Packing label」をご参照願います。

- 以 上 -